

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社グループ（当社及び連結子会社）では、新製品の研究開発、サービス提供能力の拡大、生産の効率化、品質の向上等を図るべく、設備の拡充、改良及び更新を進めており、当連結会計年度におきましては、成長に向けた投資を行うとともに今後の事業展開に備えるため3,052億円（前年度比22.1%増）の設備投資を行いました。

その主要なものとしたしましては、テクノロジーソリューションのうち、システムプラットフォームでは、次期UNIXサーバの開発・評価用設備、光伝送システムの開発・評価用設備に投資を行いました。また、テクノロジーソリューションのうち、サービスでは、英国におけるアウトソーシングサービス商談拡大に向けた設備投資及び国内データセンターの設備拡充を行い、テクノロジーソリューション全体で、913億円を投資いたしました。

ユビキタスプロダクトソリューションでは、HDDの垂直磁気記録方式用設備のほか、パソコン、携帯電話等で、248億円を投資いたしました。

デバイスソリューションでは、先端ロジックLSI関連で、三重工場300mm第1棟の増産投資や、第2棟の建設を行ったほか、基盤ロジックLSIの既存工場におけるLSIの増産対応などにより、開発設備を含め、1,662億円を投資いたしました。

なお、設備投資額につきましては、上記セグメント以外のその他セグメントの設備投資額並びに当社の一般管理部門及び共通部門等各セグメントに配賦できない設備投資額228億円が含まれております。

2【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) テクノロジーソリューション

平成19年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数 (人)	
		土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計		
提出 会社	富士通ソリューション スクエア (東京都大田区) (注) 3.	システム開発 設備	0 (0)	1,688	670	2,162	4,521	4,610
	幕張システムラボラトリ (千葉市美浜区)	システム開発 設備	3,708 (14)	10,371	33	893	15,007	967
	館林システムセンター (群馬県館林市)	アウトソーシ ング設備	1,913 (126)	7,046	529	6,213	15,702	137
	小山工場 (栃木県小山市)	光伝送システ ム製造設備	486 (182)	4,124	416	1,365	6,393	1,269
国内子 会社	富士通フロンテック株式会社 新潟工場 (新潟県燕市)	金融・自動機 関連機器製造 設備	1,611 (47)	2,230	575	1,165	5,582	524
	株式会社富士通ITプロダクツ 本社 (石川県かほく市)	コンピュータ 製造設備	388 (129)	2,286	1,312	1,144	5,131	518
在外子 会社	Fujitsu Services Holdings PLC (イギリス他) (注) 4.	システム開発 設備及びアウ トソーシング 設備	0 (0)	20,644	3,110	24,635	48,389	20,536
	Fujitsu Network Communications, Inc. リチャードソン工場 (米国テキサス州)	光伝送システ ム製造設備	3,425 (721)	5,877	332	3,281	12,915	1,222

(2) ユビキタスプロダクトソリューション

平成19年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本 (百万円)					従業員数 (人)	
		土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計		
提出会社	長野工場 (長野県長野市)	HDD製造 設備	805 (103)	6,147	4,283	839	12,076	450
	那須工場 (栃木県大田原市)	移動通信シス テム製造設備	1,250 (184)	2,822	1,898	4,570	10,542	645
国内子 会社	富士通アイソテック株式会社 本社工場 (福島県伊達市)	コンピュータ 製造設備	591 (73)	1,474	643	226	2,937	775
	株式会社島根富士通 本社工場 (島根県簸川郡斐川町) (注) 5.	コンピュータ 製造設備	0 (110)	2,023	785	170	2,978	456
在外子 会社	Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippines カーメルレイ工場 (フィリピン) (注) 6.	HDD製造 設備	0 (283)	2,034	3,441	182	5,657	5,278
	Fujitsu (Thailand) Co., Ltd. 本社工場 (タイ)	HDD製造 設備	691 (114)	1,613	5,006	1,389	8,699	4,466

(3) デバイスソリューション

平成19年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本 (百万円)					従業員数 (人)	
		土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計		
提出会社	三重工場 (三重県桑名市)	半導体製造 設備	4,327 (307)	28,087	33,079	8,013	73,507	1,435
	岩手工場 (岩手県胆沢郡金ヶ崎町)	半導体製造 設備	2,881 (290)	8,743	11,961	2,495	26,082	1,623
	会津若松工場 (福島県会津若松市)	半導体製造 設備	7,826 (892)	5,660	7,955	1,336	22,778	1,353
	富士通あきる野テクノロジ センター (東京都あきる野市)	半導体研究開 発、試作製造 設備	12,627 (122)	11,709	7,176	2,582	34,095	1,704
国内子 会社	新光電気工業株式会社 高丘工場 (長野県中野市)	リードフレー ム等製造設備	2,109 (94)	5,500	6,976	1,186	15,772	1,094
	新光電気工業株式会社 新井工場 (新潟県妙高市)	リードフレー ム等製造設備	1,149 (122)	4,156	8,143	826	14,276	1,044
	新光電気工業株式会社 更北工場 (長野県長野市)	PLP等製造 設備	507 (43)	3,144	9,361	743	13,757	1,039
	新光電気工業株式会社 若穂工場 (長野県長野市)	PLP製造 設備	349 (17)	5,517	7,952	107	13,926	383

(4) その他

平成19年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本 (百万円)					従業員数 (人)
		土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計	
国内子 会社	富士通テン株式会社 神戸工場 (兵庫県神戸市)	1,638 (43)	4,808	3,413	585	10,446	2,495

(5) 共通

平成19年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本 (百万円)					従業員数 (人)
		土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計	
提出 会社	川崎工場 (川崎市中原区)	3,442 (164)	14,317	726	11,627	30,113	10,490
	沼津工場 (静岡県沼津市)	3,737 (549)	8,681	299	9,121	21,839	1,209
国内子 会社	株式会社富士通研究所 厚木研究所 (神奈川県厚木市) (注) 5.	0 (19)	3,233	2,694	2,379	8,307	490

- (注) 1. 投下資本は期末帳簿価額によります。ただし、建設仮勘定を除きます。
2. 投下資本の機械装置には、車両及び運搬具を含みます。また、その他とは工具器具及び備品であります。
3. 富士通ソリューションスクエアの土地及び建物の一部は(有)エス・エス・エステートより賃借しているものであります。
4. Fujitsu Services Holdings PLCの数値は連結決算数値であります。また、建物の一部を賃借しております。
5. 株式会社島根富士通及び株式会社富士通研究所の土地はすべて当社から賃借しているものであります。
6. Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippinesの土地はすべてFujitsu Development Corporation of the Philippinesから賃借しているものであります。
7. 上記のほか、主要なリース資産として以下のものがあります。

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	期末残高相当額 (百万円)	
提出 会社	富士通あきる野テクノロジーセンター (東京都あきる野市)	最先端半導体開発設備	5,589
	三重工場 (三重県桑名市)	最先端半導体量産設備	62,626
国内子 会社	富士通エフ・アイ・ピー株式会社 (東京都江東区)	アウトソーシング設備	14,895

3【設備の新設、除却等の計画】

(1) 当社グループ（当社及び連結子会社）の当連結会計年度後1年間の設備投資計画（新設・拡充）は、2,900億円であり、事業の種類別セグメントごとの内訳は次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称	平成19年3月末計画額 (百万円)	設備等の主な内容・目的
テクノロジーソリューション	110,000	データセンター設備の更新及び拡充
ユビキタスプロダクトソリューション	30,000	HDD増産対応設備、垂直磁気記録方式HDD用設備の更新及び拡充
デバイスソリューション	125,000	最先端ロジックLSI設備、基盤ロジックLSI量産設備の更新及び拡充
その他、全社（共通）	25,000	オーディオ・ナビゲーション機器、移動通信機器及び自動車用電子機器の開発・製造設備
計	290,000	

- (注) 1. 今後の所要資金2,900億円は、自己資金により充当する予定であります。
 2. 設備投資の計画額は、消費税抜きで表示しております。
 3. 経常的な設備の更新のための除・売却を除き、重要な設備の除・売却の計画はありません。
 4. 全社（共通）は、一般管理部門及び共通研究費等のセグメントに配賦不能な設備投資額であります。

(2) 重要な設備の拡充の計画は、次のとおりであります。

デバイスソリューション

事業所名	所在地	設備の内容	投資予定金額 (百万円)	着手及び完了予定	
				着手	完了
提出 会社	三重工場 (300mm第2棟)	三重県桑名市 最先端半導体 量産設備	120,000	平成18年4月	平成21年3月

(注) 設備投資の完了予定時期を平成20年3月から平成21年3月に延伸しております。